

**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande  
**Band:** 99 (1973)  
**Heft:** 8: SIA spécial, no 1, 1973

## Sonstiges

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 16.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Octobre	
3-10	Budapest
	CIB, International Council for Building Research Studies and Documentation : 6th Congress « The Impact of Research on the Built Environment »
7-12	Barcelone
	FEANI, Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs : Congrès international.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs propositions jusqu'au 15 juin 1973 à l'adresse suivante :

Journées d'électronique 1973  
Chaire d'électronique  
Chemin de Bellerive 16, CH-1007 Lausanne  
Tél. (021) 26 46 21 int. 623

## Communications SVIA

### Candidatures

- M. *Bamert Robert*, architecte, diplômé EPFZ.  
(Parrains : MM. J. Zweifel et G. Cocchi.)
- Mme *Bernasconi Janine*, architecte, diplômée EPFL en 1972.  
(Parrains : MM. J.-P. Desarzens et J. Kropf.)
- M. *Bernasconi Fernando*, architecte, diplômé EPFL en 1972.  
(Parrains : MM. J.-P. Desarzens et J. Kropf.)
- M. *Bruand Jean-Paul*, ingénieur civil, diplômé EPFL en 1973.  
(Parrains : MM. J.-C. Badoux et S. Vinnakota.)
- M. *Chennit Mohamed*, ingénieur civil, diplômé en 1973.  
(Parrains : MM. J.-C. Badoux et S. Vinnakota.)
- M. *Pazis Georges*, ingénieur civil EPFL, diplômé en 1973,  
(Parrains : MM. C. Spentzas et A. Petsios.)
- M. *Schenk Bernard*, ingénieur rural et géomètre, diplômé EPFL en 1968.  
(Parrains : MM. H. Thorens et J. Weidmann.)
- M. *Truong Trong-Vien*, ingénieur mécanicien, diplômé EPFL en 1970.  
(Parrains : MM. E. Favre et S. Gouda.)

Nous rappelons à nos membres que, conformément à l'article 10 des statuts de la SVIA, ils ont la possibilité de faire une opposition motivée *par avis écrit* au Comité de la SVIA dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, les candidatures ci-dessus seront transmises au Comité central de la SIA.

## Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

### Journées d'électronique 73

Lausanne, 16-18 octobre 1973

Le caractère propre des Journées d'électronique, organisées pour la quatrième fois à l'Aula de l'EPFL par la Chaire d'électronique, est de donner une information de haut niveau scientifique et technique à des personnes qui ne sont pas nécessairement spécialisées. A cet effet, les organisateurs recherchent des conférenciers pour des communications dans les domaines suivants :

- *Méthodes de conversion A/D D/A*  
(linéaires, non-linéaires, PCM, etc.; problèmes de rapidité, de précision, d'interpolation, etc.).
- *Technologie et réalisation des convertisseurs A/D D/A*  
(discrets, hybrides, monolithiques, etc.).
- *Conversion A/D D/A dans la conception des systèmes*  
(exigences, compromis, implantation, multiplexage, coût, etc.).

Les textes des conférences présentées en français, anglais ou allemand seront publiés dans les « Comptes rendus des Journées d'électronique 1973 ».

Rédacteur : F. VERMEILLE, ingénieur

### DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Voir page 9 des annonces

### DOCUMENTATION DU BATIMENT

Voir pages 4 et 10 des annonces

## Informations diverses

### DURISOL VILLMERGEN S.A. Matériaux de construction

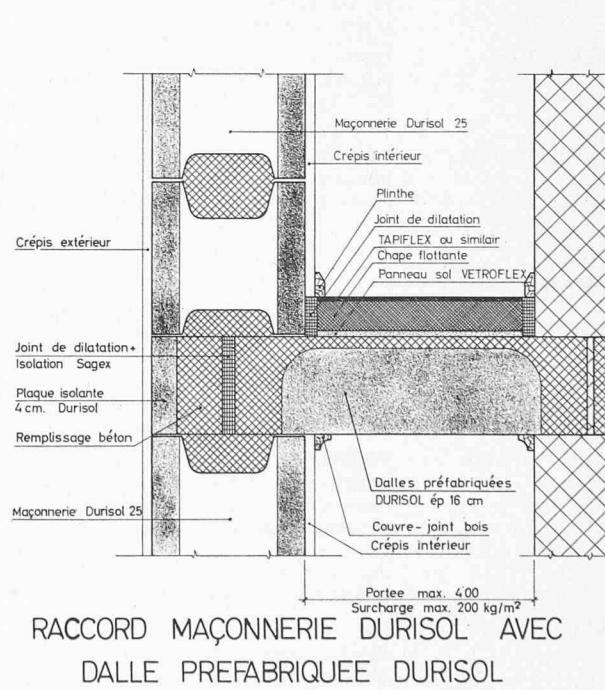
(Voir photographie page couverture)

Les dalles de toiture DURISOL sont connues depuis plus de 20 ans en Suisse et à l'étranger, où elles sont appliquées avec succès dans toutes sortes de constructions.

Les éléments de planchers posés dans l'immeuble de Montana sont en fait des plaques de toiture dont l'armature a été renforcée par des fers Omnia pour reprendre les surcharges habituelles des logements et dont la face inférieure visible est faite d'un mélange copeaux fins spécialement choisis et de ciment.

Selon le dessin technique ci-dessous, on obtient les principaux avantages suivants :

- très grande rapidité de montage (env. 500 à 700 m<sup>2</sup> par jour) ;
- suppression de tout coffrage ;
- excellente isolation phonique (env. 45 db) ;
- très bonne absorption phonique (face inférieure brute) ;
- résistance au feu.



Les murs extérieurs de l'immeuble de Montana ont été réalisés en plots-creux DURISOL de 25 cm.

Tous renseignements complémentaires seront volontiers fournis par DURISOL VILLMERGEN S.A., ch. de la Joliette 4, 1000 Lausanne, tél. 021 27 74 24/25.